(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-359175

(P2002-359175A) (43)公開日 平成14年12月13日(2002.12.13)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	, FI			テーマコート	(参考)
HO1L 21/027	1	B05D 3/02		В	2Н088	
B05D 3/02	·	G02F 1/13	101		4D075	
G02F 1/13	101	H01L 21/30	567		5F046	

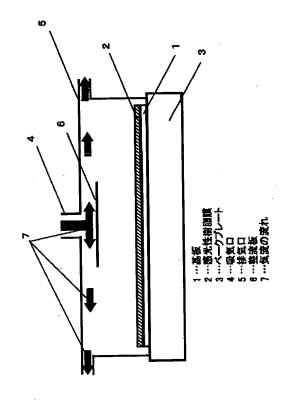
		審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全4頁)
(21)出願番号	特願2001-164477(P2001-164477)	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社
(22) 出願日	平成13年5月31日(2001.5.31)	大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 坊下 純二
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人 100097445 弁理士 岩橋 文雄 (外2名)
	•	Fターム(参考) 2H088 FA18 FA30 HA08 MA04 MA20 4D075 BB23Z DA06 DB13 DC22
	. •	DC24 EA05 EA45
•		5F046 KA04

(54) 【発明の名称】ベーク方法、ベーク装置および液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 感光性樹脂膜のベーク方法において、ベーク 時に生じる感光性樹脂膜の加熱温度ムラを抑制するこ と。

【解決手段】 基板上に塗布された感光性樹脂膜をベー ク炉内でベークするベーク方法において、吸排気をベー ク炉上部で集中して行うことで、ベーク処理で発生する 感光性樹脂膜の加熱温度ムラを抑制することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に塗布された感光性樹脂膜をベーク 炉内でベークするベーク方法であって、前記ベーク炉外 から気体を吸気するとともに前記ベーク炉内の気体を排出する際、前記吸排気を前記ベーク炉上部で集中して行うベーク方法。

1

【請求項2】基板上に塗布された感光性樹脂膜をベーク するベーク炉を具備するベーク装置であって、

前記ペーク炉の上部に配置される吸気口および排気口と、吸気口部に備えられる整流板とを有し、吸排気をベ 10 ーク炉上部で集中して行うペーク装置。

【請求項3】2枚の基板の間に液晶を介在させた液晶表示装置の製造方法であって、前記基板の少なくとも一方の基板に感光性樹脂膜を塗布する工程と、前記感光性樹脂膜をベーク炉でベークする工程とを少なくとも有し、前記ベーク炉内の吸排気を前記ベーク炉上部で集中して行う液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性樹脂膜のベ 20 ーク工程に関し、たとえば薄膜トランジスタを含む各種半導体装置や、液晶表示装置をはじめとする平板状表示装置において、所定のパターンの構成要素を形成する上でパワーン形成の不均一を抑制する有用なベーク装置およびベーク方法、このベーク方法を用いた液晶表示装置の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置等の平板状表示装置や、半導体集積回路装置を製造するに際して、フォトリソグラフィー技術が広く用いられている。この技術により感光性樹脂膜 30を微細パターンのマスクを使用して選択的に露光し、現像する。この際にプリペーク、ポストペークなどのペーク工程を行うが、感光性樹脂から発生する昇華物の排出を目的とした排気機構を有したペーク装置を使用するのが一般的となっている。

【0003】図2に従来のベーク装置に用いられるベーク炉の構成図を示す。ベーク炉内の気体は吸気口から入り排気口より排出される。ベーク炉内はホットプレートにより暖められた気体が充満しているため、吸気口から入るベーク炉外の気体はベーク炉内の気体より温度が低いこともつになる。このベーク炉外部の気体が吸気される際、吸気口付近で基板の一部が冷却され基板面内の加熱均一性を悪化させる。この基板表面の加熱均一性悪化がブリベークで起これば感光性樹脂の感度特性及び現像工程での残膜特性に影響を及ぼし、ボストベークで起これば水肿性及び耐薬液性に影響を及ぼし、ボストベークで起これば水肿性及び耐薬液性に影響を及ぼし、カーなパターン形成が行われない。これは、装置の製造歩留まりを低下させるだけでなく、完成品の機能、品質にも好ましくない影響を与える。

[0004]

[発明が解決しようとする課題] このような感光性樹脂膜のベーク工程では、脱ガス、昇華物の排出がプロセス上また周辺作業者の健康上必要となる。しかし、従来のような排気方法では加熱され発生したガス及び昇華物を排気口に排出すると同時に吸気口から低温の気体を吸気するため吸気口付近の基板周辺部を冷却してしまう。このような場合、ベーク炉内で加熱処理を行っている基板の加熱均一性を悪化させる。その結果、感光性樹脂膜の露光の妨げとなり感光性樹脂膜のパケン形状が均一に形

露光の妨けとなり感光性樹脂膜のパターン形状が均一に形成できなくなる。また、この感光性樹脂膜のパターン不均一はその後のエッチングパターンの均一性に大きな影響を及ぼし、パネル表示ムラに起因する深刻な品質低下という問題を有していた。

【0005】本発明の目的は、基板上に塗布された感光性樹脂膜をベークする際に、感光性樹脂の加熱温度ムラを抑制することのできるベーク装置およびベーク方法を提供するものであり、このようなベーク工程を少なくとも含む製造方法により得られた液晶表示装置は、加熱温度ムラによるパターン形状の不均一が抑制されるため表示品位が高くなり、しかも歩留まりの良いものとすることができる。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明のベーク方法は、基板上に塗布された感光性樹脂膜をベーク炉内でベークするベーク方法であって、前記ベーク炉外から気体を吸気するとともに前記ベーク炉内の気体を排出する際、前記吸排気を前記ベーク炉上部で集中して行うベーク方法、である。

【0007】本発明によると、吸排気をベーク炉上部で 集中して行うことで、ベーク時に生じる感光性樹脂膜の 加熱温度ムラが抑制され、上記目的が達成される。

[8000]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載のベーク 方法は、基板上に塗布された感光性樹脂膜をベーク炉内 でベークするベーク方法であって、前記ベーク炉外から 気体を吸気するとともに前記ベーク炉内の気体を排出す る際、前記吸排気を前記ベーク炉上部で集中して行うベ ーク方法、である。

【0009】また、本発明の請求項2に記載のベーク装置は、基板上に塗布された感光性樹脂膜をベークするベーク炉を具備するベーク装置であって、前記ベーク炉の上部に配置される吸気口および排気口と、吸気口部に備えられる整流板とを有し、吸排気をベーク炉上部で集中して行うベーク装置、である。

【0010】これらのベーク方法およびベーク装置によれば、ベーク時に生じる感光性樹脂膜の加熱温度ムラを抑制することができる。

【0011】本発明の請求項3に記載の液晶表示装置の 製造方法は、2枚の基板の間に液晶を介在させた液晶表 50 示装置の製造方法であって、前記基板の少なくとも一方 3

の基板に感光性樹脂膜を塗布する工程と、前記感光性樹脂膜をベーク炉でベークする工程とを少なくとも有し、前記ベーク炉内の吸排気を前記ベーク炉上部で集中して行う液晶表示装置の製造方法、である。この液晶表示装置の製造方法によれば、ベーク時に生じる感光性樹脂膜の加熱温度ムラが抑制され、表示品位が高い液晶表示装置を歩留まり良く製造できる。

【0012】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【0013】(発明の実施の形態1)本発明の具体的な 10 実施の形態について図1を参照して説明する。

【0014】図1は、本発明に係るベーク装置に用いられるベーク炉の構成図である。

【0015】図2の従来例のベーク装置との主要な構成上の差異は吸気口4および排気口5をベーク炉上部に配置した点と吸気口4部に整流板6を配置した点である。

【0016】図2の従来例のように感光性樹脂膜2が塗布された基板1をベークプレー3にて加熱すると、感光性樹脂膜2よりガス及び昇華物が発生する。ベーク装置は排気機構を有し、ガス及び昇華物を排気口5より排出20すると同時に、ベーク炉外の低温の気体が吸気口4より入ってくる。吸気口4より入ってきたベーク炉外の低温の気体は吸気口4付近の基板1周辺部を冷却してしまう。図1の本発明のベーク炉では、吸気口4、排気口5をベーク炉上部に配置し、吸気口4部に整流板6を配置

し、吸排気をベーク炉上部で行うことで基板 1 の気流に よる基板加熱ムラ発生を抑えることを可能としている。

【0017】なお、本実施の形態のペーク装置およびペーク方法は、あらゆる基板上に塗布された感光性樹脂膜のペーク方法として各種半導体装置においても実施することができ、同様の効果を得ることができることはいうまでもない。

[0018]

【発明の効果】本発明のベーク方法によれば、ベーク時に生じる感光性樹脂膜の加熱温度ムラが抑制することができる。

【0019】また、本発明の液晶表示装置の製造方法によれば、表示品位の高い液晶表示装置を、歩留まり高く 製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係るベーク炉の構成図

【図2】従来のベーク炉の構成図

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 感光性樹脂膜
 - 3 ベークプレート
 - 4 吸気口
 - 5 排気口
 - 6 整流板
 - 7 気流の流れ

吸气口

6 …整流板 7 …気流の流れ 【図1】

[図2]

